POWERED BY Dialog

FLAT PANEL DISPLAY AND MAKING THEREOF (60-181778

Publication Number: JP 60181778 A), September 17, 1985

Inventors:

- JIYON DEIBUITSUDO BENJIYAMIN
- EIDORIAN RENAADO MEAAZU
- JIYON CHIYAARUZU HOWAITO

Applicants

• UK GOVERNMENT (A Non-Japanese Government or Municipal Agency), GB (United Kingdom)

Application Number: 60-016367 (JP 8516367), January 30, 1985

Priority:

• 8402654 [GB 842654], GB (United Kingdom), February 01, 1984

International Class (IPC Edition 4):

• G09F-009/30

JAPIO Class:

• 44.9 (COMMUNICATION--- Other)

JAPIO Keywords:

- R011 (LIQUID CRYSTALS)
- R020 (VACUUM TECHNIQUES)
- R097 (ELECTRONIC MATERIALS--- Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JAPIO

© 2003 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 1703278

99日本国特許庁(JP)

⑩特許出腳公開

☞公開特許公報(A).

昭60~181778

ØIπt,CI,⁴ G 09 F 9/30

数別記号

广内整理委号 6615~5C

④公開 昭和60年(1985) 9月17日

等査請求 未請求 発明の数 2 (全23頁)

❷発明の名称 フラツトパネルデイスプレイとその製法

> ②铧 图 昭60-16367

❷出 頤 昭60(1985)1月30日

優先佬主張

❷1984年2月1日❷イギリス(GB)劉8402654

砂発 明 者 ジョン・ディヴィッ ド・ペンジャミン

イギリス国、ウスターシャー・ダブリユ・アール・14・ 3・エル・ジー、マルヴァーン、アールブルツク、ブリテ

ン・ドライブ・20

の発 明 者 エイドリアン・レナー

ド・メアーズ

イギリス国、グロウスターシャー・ジー・エル・53・0・ ピー・エー、チエルトナム、レツクハンプトン、コラム・

エンド・ライス・21・

砂出 阿人 # 11 ス団

イギリス国、ロンドン・エス・ダブリユ・I・エイ・2・ エイチ・ピイ、ホワイトホール(番地なし)

図代 建 人 弁理士 川口 乾燥 最終質に続く

1. 弱奶の名称

フラジトパネルデイスプレイとその製法

2 行許請求の範囲

(1) 対応する确保性癌に対し緊急似号を印油す るための多数の似子成分と共化、電極支持鉴板の 関に配償された智気的に応答する先学数体を客し な復は多数の脳梁を形成する形状とされている機 似のフラツトパネルディスプレイであつて、前만 似子原分が単位晶や綿体材料を整項的に分貌した エレメントであり、電視支持基框の仰に配送され ており、かつモニレノントモグせくとも1つの内 **換する風柔覚極に決結して配列されているととを** 作欲とするディスソレイ。

(2) 小結晶材料のエレメントがパーであること を特徴とする。特許明水の磁処系:現に記載のデ イスプレイ。

の 単純品材料のエレメントがチップであるこ

とも弁徴とする、 毎許請求の収録第3項に記載の ティスプレイ。

い 各チップが複数の画業制句電程と取合しか つとれに連絡されており、各々の画巣制御電磁を 制御する動きをするととを停放とする、特許別求 の幻巫部 8 英に配収のデイスプレイ。

(4) エレメントが製稿支持器板の間で線途的な スペーツとしての働きをしていることを希蒙とナ る、以上の特許部求の範疇の何れかに配収のディ スプレイ。

(6) 一方の当板の電磁が単端体エレノントに容 承頼合ちれていることを容叡とする、以上の特別 請求の報題の何れかに記載のデイスブレイ。

巾 メートマトリックスアドレス式ディスプレ イでるつて、一方の電価支持等収が阿累制例電機 モぞしてシタ、かつXとYのアドレス用の電板も 有しているととを称数とする、以上の特許期水の 処理の何れかに記載のデイスプレイ。

(8) 対応するアドレス電板の送挽性を完成する 締約リンタをそれぞれ合むテンプエレノントから 成ることを特徴とする、特許請求の範疇部で列に 記載のディスプレイ。

(i) 税納リンクが昇圧増収器を含むことを存象 とする、特許関水の製鉛所も以代配数のディスプ レイ。

09 各々のXまたはYアドレス電磁がテップの
1 つの行(または列)に透絡されると尖に、次の
政技ナるテップの行(または列)にも送越されて
かり、関絡リンタは合対の取扱ナるテップの中に
合まれて交響で基接性を与える経路を提供してい
ることを特徴とする、特許請求の報題がも頑また
は450項に記載のディスプレイ。

DD アータアドレスボディスプレイであって、 一方の電板文枠部板が断景制制電観と北にデータ アドレス用の電板も有しており、各半単体エレメ ントはアドレス移験用の回路を含んでいることを 3.000160-181778(2) 特徴とする、特許的求の顧問が1.項から取ら項の何れかに記載のディスプレイ。

の 各エレメントが周波数またはパルスコード 愛調したアドレスに応答するととを特徴とする、 特許加水の範囲第11項に記載のディスプレイ。

は 今エレメントが単一のアドレス以上のもの 化応省するテップであり、テップのライン、アロ ッタミたはパターンが同時化1アドレスに応答で きるように複数のテップが共通して少なくとも1 つのアドレスを有していることを特数とする、特 許明末の副類解11項ミたは第12項に配数のディスプレイ。

66 エレメントからエレメントへとデータを移転するため隣接するエレメント間にカツブリンダを含んでいるととを特徴とする、特許請求の範囲第11~13項の何れかに配数のブイスプレイ。

89 各エレメントがチップであり、テップは行 化配列されてかり、各行が七の中のチップをアド

レスナるためのエンコーダを有しているととを移 後とナる、特許前求の範囲第11項から第14項 に記載の何れかに記載のディスプレイ。

00 各行がその両機器に1つずつ、1対のエンコーダを打しているととを特徴とする、特許収水の範囲取18項に影響のディスプレイ。

10 各エレメントが複製四数と、同一の機能を 送行するピッタアンプ電船ペッドとを含んでいる ととを特数とする、以上の特許請求の範囲の何れ かに配数のディスプレイ。

15 特許別求の戦闘和1項に配数のディスプレイを製造する万法であつて、半等体クエーハの表所に同様の関係を多数形成し、クエーの表面の上

に不但性化度を形成し、ウェーへ内に前記同様の 同路をM様するために、ウェーへ内に超込まれた エッチング止め層に越する確さまで延びる存を形 成する設定と、ウェーへの反対側からベルタ半導 体材料を該会する段階と、エッテング止め間を除 会して間様の回路を分限し、多数の半減件エレメ ントを形成する段階とから成るととを特徴とする 万法。

- 四 分離した関系を支型チャンクの助けにより 支持事気に移転する段階をすらに合むことを学覧 とする、特許請求の範囲第19項に乾載の方法。
- の 女空テイツタがシリコンに大をあけた吸引 聞を対することを特徴とする、特許関求の範囲が 3 0 英に記載の方法。
- 阿様の国路を分離する前に、pェーへ両を エラストマ設支持材の上に設定する政略と、向職 の関路を分離した便、エジストマ製支持数を伸促 して当該回路の関係を拡げる政階と、回路を支持

設板に多転する政府とをさらに合むととを特徴と する、特許朋永の鮑伽郎19項に記載の方法。

口 総記性の多る類型剤によって回路が支持器板に装着され、介別の護剤剤を飲まする間回路が保護マスタとして使用されることを特徴とする、特許財水の範囲部 1 P 裏から紙 2 Z 双の何れかに 配配の万法。

69 エラストマ製支押材の安面はその上にマスタバターンを有しており、ウエーハがマスタバターンの上に来るように支持材上に製剤された後、マスタバターンがエラストマ製支持材の伸長によって拡大されて、その後電極を形成するためのマスタとして使用されることを特徴とする、特別期次の範囲的22でに記載の方位。

四 移転された回路がそれと整列した電磁を形成する駅に使用され、その後、ホトレジスト被数を有する金銭化割級を提供する度階と、移転された回路を被数当級の上にこれと禁して配数する度

移回収60-181778 (3)

解と、移転された回転を投い内型で限光して連続的なシャドーを形成する取得と、移転された回路を 質別にずらせる政路と、移取された回路を2 足 めに限光して別の選続的なシャドーを形成する取 階と、ホトレジストを到像して央流するシャドー に対応する面積を快定する政路と、パターン化す れたホトレジストを耐エンテンダマスタとして用 いながら電域を形成する政府とが遂行されるとと を収象とする、移許訓水の恥頭郎2 2 項または編 3 4 項に配配の方法。

8. 発明の静粛を説明

本発明は平辺パネルデイスプレイと、その製造 に適合する方法とに係る。本知明は特に、国要や 作製を表示するための、電気的にアドレス可能な パネル、およびケレビ用デイスプレイスタリーン にも関係する。より評鄙に言うと、本知明は半峰 なデバイス成分を超入れたフラットパネルデイス プレイで、ディスプレイの対応する面後エレメン

ト(国界)に対して収載信号を印加するのを、その各々の成分が制却シェび/または絶持する選択のものに係る。

とれまでフラットパネルデイスプレイの構成は 2つの主な方法のうち何れかで行なわれて米た。

その1つめの方次は、デイスプレイペネルの後 図電板支持用新板として単触品単源体制料、通信 はシリコンのウェーハを防いる方拠である。解解 制御デバイスはとの構造と一体化される。解解 サイズのデイスプレイは、とれまでとの方法を用い いて製作されている。返还20年のシリコンウェ ーハを用いる広道数パネルが製粧剤が中である。 このモノリシンタ的皮抜射もかなり進むしている。 とは含うものの、いくつか欠点がある。 直傷20 年のクチーハを処理するのは、 結晶の均一性、 が エーハのਹみ、 ウェーハの操作をどの同胞 風が ことから、 い動み上に 花価にもつく。 さらに、 必要とシリコンの陥費がパネルディスプレイの面 放上り大きくなるので、大瓜の半郎体材料が要求 される。(「480×480エレメントの食タロ ム股気色変MOS LCD」、K. Kasahara et el, Sociaty for Information Display XIV 1982。Library of Congress Cerd A675-642555 参照)。

無2の方法では、後収トランジスタ技術を用いる。ナをわち後勤務報は多結晶質または如此質のシリコンを含み、その中にトタンジスタが含まれるのである。多結晶質シリコンで作られるデベイスは特性が劣るため、特に逆方向ベイアスした
Pn 最合の消れに関して問題点が生じる。この技術を用いて設立されているデイスプレイ性、近常イメ10°を関えない画楽を有するディスプレイをさい。10°単位の商業で動作といっての全部ではない。10°単位の商業で動作するデイスプレイを達成するとをれば、大樹なな足が必要となるであろうし、多くの道大な問題を解处する必数があろう。(「平型バネルディスプレイ用

2003年 5月29日 18時04分

ンリコンTFT」、Y. Morin, Proceedings of the 14th Conference (1982 International) on Solid State Devigna, Tokyo 1980: Japanese Journal of Applied Physics 22(1982) Supplement 22—1 pp 481—486 参風。pp 487—500 に他の節语による関連的文シリ)。

たなに開示される発明は、上に繋略を示したものに代わる作点のフラットパネルディスプレイを 短似する。

本物明によれば、電気的に応答可能な光学媒体の関例に1つずつの電極支持基权と、対応する関係は関する配動化分の印がを制御するための多数の世子的成分とから取り、約記事板に支持される電極が多数の画米を形成するべく形造られている観式のフラットパネルディスプレイが現代され、その存储は、前記電子成分が単結長学場体材料の物理的に加個のエレメントとして突曳されており、これらのエレメントは単極支持が程の側に

活開明60-161778 (4) ・ 配験されかつ各エレノントを1つまたはそれ以上の関級する強素電板化送給して配列されているととにある。

フラットパネルデイスプレイの構成が平担である ととも、必ずしも必要ではない。この方法のもつ 柔軟性によつて、平担でない表面、例えば自動車 や航空機の風切ガラス上にも構成することが可能 になるのである。

フラットパネルディスプレイは、単結晶半等件 材料のパーを含んでも良く、各々のパーは多くの 解版する面裏エレノントの上に延びる。以延する パーとパーは、それらの伸長方向に重角の方向に 関係をあけて配置される。とのようなディスプレ イの場合、長さは構成の目的で使用されるウェー への大きぎに制設されるが、医交寸法ではかなり の目的が許される。

あるいはまた、フタットパネルデイスプレイは 早前品中消化材料のテップを含んでも良く、これ ちのケップは採助的で二次元アレーに配列される。 との場合、デイスプレイの長さシェび製の寸法の 選択には自由製造が許される。テップは名々が単 波の対応する解釈電視に置合してこの電磁のみを
割割する働きをする、といつた単純な放射とする
ことができる。しかし、須須四路の設計やアイス
アレイを支持するドライブシェびアドレス回絡機
務など、複雑性が増した場合、サンプは例えば似
に置合して配列されて、とれらの電極を例内とは似
側するとともある。いくらか高性能化すると作とと
と対でき、和当の債軽処理能力をもつように作れた
と対でき、和当の債軽処理能力をもつようにで
と対でを
に対るだけで及い。テンプはまた、例える次
レイに送るだけで及い。テンプにまた、例える次
に送るだけで及い。テンプにまた。の
値をの処理もいくらか行なうことができる。

各エレメント、コミリパーモスはテップの母で をカブセル哲劇した族体の母でと関わするように 選択したと仮定とすると、さらに別の別点が得ら れる。とうすると各エレノントはスペーサとして 作用して、フクットパネルの厚さを均一に維持するのを助けると共に、パネルに対し関値という、 広面投パネルにかいて停に重要な性変を加えることができるのである。

次化学発列の2.3の契格期似化ついて、例示 的な意味で説明することにする。

新1凶と無2回には、X-Y多型式ペーエレメントプラットパネルデイスプレイ1が示されている。とれら2つの図と、領型的割割回路を示す第3回とで参加すると、とのデイスプレイ1は間隔をあけて互いに対して平行に配置された気度性が表数1.5を、カブセル對じした脳電性の操作の合うとなが分かる。一方の電面構造、すたから逃返3上の構造8万以の個別方形脳気電像PL、PRに紹介されている。体力の電板構造、すたわら逃返3上の構造5万は、造品的でもる。多数の親長い条片9、つまり早齢品レリコン半導

孙阿昭(0-181778(5) 年材料のパーが、画来電視の鉄図上に配列されて ある。とれもの外片は互いに平行に記憶されてお り、幽粛のピッチの3倍の川隔をあけている。谷 条片 9 は Y の方向に伸びて、その阿伽に突接して 健かれている耐象電気PL、PRの各々の財鉄の 一郎分と重合している。各乗片をは務収8と6の 間に位置し、スペーサとしての動きをする。 各パ 一旦の上表面は金典独長11を支持する。この被 後11と連続電視構造もおとの間には、効率の反 い電気的逆熱が与えられている。導電性の粒子を 含むにかわ、るるいは金旗軟ろうえき、例えばイ ンジウムがヒの糠粒を与える役割をしている。と れは半導体パー9に対して、効果的なアースを与 えるととを目的とするものである。各パー9の下 委領には無点パッドが型込まれており、 これには **苗米電病PL、PRと扱放するパットPL、PR シよび下側の包括荷油18に形成されたXプドレ**

ス製組XL、IRと摂放するペッドXL、XRM

ある。これらのパッドアじ、アド、スピ、スポと 対応する老板電磁PL、PR、XL、XAとの間 の憂愁は、金属歌ろうであるインジクム片16化 より充金にされている。各シリョンパーまには失 通のYーアドレスタインYと共に1対の斟励タイ ンD1、D2も母込まれている。脳動ラインD1、 Dま上の個号は、フレーム部に七れぞれ近と大雄 似似、大地似位と魚の間で空香する。館3図の四 貼では、Yタインが郎1筐昇効果トタンジスタT 1 のグートに必続されている。 たのトランジスタ TIのソースはXアドレスの姿点パッドXRK型 就されている。このトタンリスタTIのドレーン は、2つ流程されたトランジメダでで、T るのグ ートに並列に駆銃されているが、これらのトラン ジスタT2、T3は、柏荷形のトーテャをネル/ コーナヤネルトタンタスタか、タンテム式に動作 するエンハンスメント/デブレションモード・ト ランジスタの何れかである。特定の耐燥がフドレ

スされると、エアドレスとドアドレスの両力がフレーム毎に1回へイになる。 図動信号が交番し、交替する電位が調素包値PRに印加される。エアドレスパルスの終了前にドアドレスパルスが終わるように申成されているため、 配荷はトタンジスタでもとで3のグートで供たれる。次にこれらのトタンジスタで2とで3が、そのフレームの総数中、つまり次にラインD1、D2上で図動電位が遊転するまで、開放したまま保たれる。

根準的を寸法としては、シリコンパーは1mc ッチででしわたし100μm、液晶層の厚さは 10μmである。この考定では相当の透明度が与 えられ、また同じような寸伝のモノリシックディ スプレイド比較して、必要な処理シリコンの飲が 10分の1に減少する。シリコンパー0は、例え はテープメンディングにかいてテーブにチップを 零す時に用いる設備をどを使つて、仮似的に配置 することもできる。(「テーブ自動ポンティング の現权」、T. G. O'Neal, Semicondactor International, February 1981, p33~51、シ上び「超小型電子パンケージング」、G. Sinderis, McGraw 出記, 1968, p249参照)。 複単的なデイスプレイでは数算本のパーで足りるため、これは便行可能を方法である。これ以外のテンプ転移方法については後述する。

メード多重式チップエレメントのフラットパネ トディスプレイが前く図となる図に示されている。 このディスプレイにかいては、半導体エレメント りはチップの形をとつてかり、このチップを置求 電優Pに合わせて二次兄アレー配列に分布している。合ケップもは、脳景電転Pのうちぞれが対応 する1つ、つまりその一部分と重合している電極 だけを制例するのに凸てられる。下側の電極支持 あ収3の製面に、メーとドーマトリッタスのアド レスフィンス・Yが組入されている。空雪電流信 分製剤フィンりも、 芸装1上に設けられる。これ お問題 60-181778 (6) 6の 9 インは図示のように、メーナドレスタイン X に対して平行に配列される。各チップをにはアドレス、収象かよび衝突電極X・Y・D・P にせれぞれ対応する物合パンドX・Y・D・P に関してパッドX・Y・D・P を正確に位置付ける仕事は、前の例の位置決めより動かしくなっている。この題由から、英雄的なもを総点よりも10多量数合の方が、設計の制約の中での許容・2000 に、自己整列技術が採用される。これ以外の技術の印刷については、本明細令の中で数述するので、以下を参照されたい。

とのような構成のもつ問題点は、メージよびと
一アドレスティンド、とが直交して災效しなければならない点にある。これは多重レベルの全国化
を用いることで解決することができる。しかしたれよりはむしる、各チップの設計の中で、各タロ

スオーバ毎代級語リンクを加み入れることもできる。 使者の場合、 概念的なアドレス速度、 例えば 8 0 KHz で、 しや断されたタインに 概れ毎生ヤヤパションスによる 相当の損失が生じる。 これについては飲 6 A と如 8 B 図に示す等価国路協で 監察されている。 似乎的な寸法とインビーダンス値を以下に示す。

Rし:Yーアドレスタインの各区分の抵抗、各々長さ1m、幅10μm、灰さ1μm、 無10μm、 反さ1μm、 アルミニウム材料。インピーダンス~100。

IL 1: 例結リンクの抵抗、企々扱さ 2 0 0.2 m、 組 2 m m、 厚さ 1 m m。インピーダンス~ 5 Ω

Cρ: ピックアップャヤパッタンス、パッド面 検260μm×50μm、 砂電スペース0.1μm、 縁覚定数 ε~3。18pP=1MΩ@ 6 α RRs , Ca: テップから軽強(使研電視 6 E) までの ラインのギャパッタンス。 面鉄 2 0 0 μm×2μm スペース1μm、 砂塩定数 ε~3。 0.01pP じょ;トランクからトンプ電復までのキャパシ タンス。 複数 1 mx 1 0 μm、スペース 1 0 μm、 路信定数 4 ~ 2 0 。 0.1 5 p p

Yライン上の信号は、リンタ保化2Ci/Cp 211%の係数で便変する。この以山から、非反 転増爆数16に上つて外圧増幅が与えられる。如 6回に示されるように、この増配に用いるパット はac型動作号の一部を整配するととによって移 導され、整配器17は駆動パンドがと繰出を15 Eとの間に接続されている。XアドレスとYアン レスの両方がヘイドなつた場合、第2トタンジスタ タT2が導電して画業電枢アをドライブに接続す る。Xアドレスパルスが終わる前にYアドレスパ ルスが終わると仮定すると、トランツスタT2は 残りのフレームの間囲放されたまま仮たれること になる。

ツイストしたネマティック効果セルについては、 約3ポルトのしまい気圧が収集的である。染色し たコレステリッタ・ネマナイッタ位和変換セルだついては、10 mmの厚さの唇に対して、それより高い10 mmトが認識的となる。回路の飲計にかいて、2つの条件を調たす必要がある。さす那1たは、制御トタンジスタで2(第6回)が耐染をオン、オフにできねはたらない。 郷犯中そのインビーダンスは、基準値号経路の値列インビーダンスは、レッまたが低していない時のインビーダンスは、モルより大きくなければならない。 またが低していない時のインビーダンスは、それより大きくなければならない。 この条件は下配の場合に容易に消たされる。

・トランジスタ・インピーダンス:ΟΝ~±Ω

暗集のササベシタンス(1m平方、10gm関 所、4年20): 90MG@100Hz

遊くものである。この四路では、各メアドレスタインスと平行に通る付加的なラインドでを使用している。 窓分の結合パッドドドはテップをの甲に含まれる。 ラインドドがドアドレス情分を昇圧するための余分の包力を支持する。 この四路を実施する上で必要なトランジスタの型式は1つだけである。

以上述べた回路では、多数の欠陥が単じ刊る。 その中で係も 取火なものは、トラックに影響を及 ほすものである。このような欠除は西棠の列かよ び/せたは行を完全に損失する結果となることが あるからである。これもの欠略は、例えば次のよ りな免生の仕方をする。

1. トクック代的節と担核が比じる。これはディスプレイ孤立て前にトラックの試験を行ない、その仮必役に応じて電板パターンをはねるか静根することによつて回避できる。重大な開路欠陥の発生を飲らすために、係分経路を平行に載けても

対向昭60-181778**(プ)** 駆動タイン選执:~数KΩ

ゲップを迫る経路を与えられた信号を昇圧する ためのもう一つの方法は、第1回の回路と構成に

通している。

及い。との理の欠降に対して特に対い機能したY
ープドレスタインの場合、とのことは特に登刊である。第6個に示した解放図では、Yープドレス
タインYの区分がXープドレスタインXとYー界
圧ラインYでに平行な方向に伸展されて、1対の
ナンブのに連結できるようになっている。各テップの内部の接続は各YータインYの切れた部分の
関に1つの強硬的延膨、税給リンタを与えている。
これものリンタの何れか1つが良好であると似定
すれば、Yー値分は伝播されることになる。Yー
ラインが不通となる危険は従って故じられる。

2 チップ上のビックアップ電板の、拡板に対 する配性が耐く、トラックを短続させる。上述の ようにカップリングが容量性である場合、この欠 節は生じない。

a ナップ上の久臨がラインを組結させる。 C れはテップパッドとタインの間に d c 経点を作つ た福安しか、生じない。全てのトランジスタゲー トと症例に覚沈朝阪用トクンジスタを傳えること で、保護を与えることができる。

個々の関素の低酸による欠陥も考えられる。とれらの欠陥は、回路と設計図を二重、三項に作成することで被少できる。容量都合を採用した場合、
処列回路の動きパッドで完全にしたものを、各 デップの中に組み入れても良い。こうして全体としての配合は平均的となる。これらの並行関略の1つまたはいくつかが放眠した場合でも、 図路の後能はまだ残されるととができる。 テップは会都同一設計であるため、 放陳したチップを交換するのは比較的簡単である。

年 8 図と1 0 図には、データアドレスのテップ エレミント・フットパネルデイスプレイ1 が示 されている。各チップ 9 は、同時に 4 つの西米電 値P と重合する位配に配置される。各チップ 8 は 4 つの総合パッド P'を加込んでかり、これらのパ ッドは関係する画業電信P と移動的に紹合するよ 相関的60-181778(名) うた配置されている。 西根の電板構造 8 目 4、電 盤トウックD・B・Pを風込んでかり、 これらの電板トラックは跳投する対の幽巣電極の関モ 1 方向に平行に迫つてかり、 それぞれ脳動信号、 アドレス情報を含む信号アータ、 ナンブ対チップデータを選ぶ。 対応する数合パット D'、 B'、 F' が 広チップ 8 の中に組込まれている。 パッド D'、 B'、 F' と対比するクインD・E、Fとの間の箱合は谷長 動合でるる。

テップを上の回路の機能は、1つの選本的を役割に分類できる。まず部1に、対合ペットDからの。 電気力は、残りの回路に電力を与えるべく用いられるためには、整拠し、平分化し、安定化しなければならない。ほ2に、例えば第12回に示した開散数契関信号のようさ。 データ入力信号は、次の回路のリックの距布できる1と0の論理電圧レベルに変換しなければならない。 部11回に示すように、との部分の動作は1対のBCフィ

ルメア1,F8と比較器CCとを用いて行たわれ る。 各フイルタF1,F8は、典なるカツトオフ で配計されているので、その並列の対は第13回 に示されたものような風波数変調したパルスを区 別することができる。低い方の変調質後数のバル スが別のフイルタP1,F2K加夫られた時、 0 の崎岖信停が比較疑出力に生まれる。高い力の奕 時周波数のパルスが加えられると、1の陰取信号 が生まれる。虾るに、パルス朔を粉靴せねばだら ない。こうして缶み山された『迨孜の列が、シフ トレジスタ8/Rに送られる。 レジスタのトラン スフアは、表証姶R、平滑化フイルタP3、年安 足以によつて飼御される。任玄調パルスの気坐に 続いて比較昏山力から山敦ナる時間を二溢信号に 与えるくらいの扱さに、単安定Mがレジスメのタ ロンタ信号を遊返する。レジスタの内容は、まつ 一哉で相関フィルタを提供する区列のトーテャネ ルギェびョーナヤネル互昇効果トランジスメのダ

ートに中嶋される。0 , 1 の敵邸シーケンメが相 関フィルタのェとDのテヤネルのジーケンスと関 和した時に、一数が脳臓される。一旦チップがア ドレスされているらとを認識すると、テップは丿 モリに対し、連続してデータのピントを迎る。仝 ナップには、多数の異なるアドレスコードに心答 し称る論迷回路を組込んでも且い。 そうするとる つのコードを用いて、&チップモ個別に丁ドレス することができる。他のロードを用いて、数個の アンプを同時にアドレスすることもできる。 とう して凶呆のライン、またはブレック、あるいは他 のパターンなども単独のコードに応答して生民す あことができるし、パターンの生成を閉じて迅速 化することができる。テップにはこの目的で、い くつかのアドレス空襲四略を並列に含ませても点 い。1つめとして、このノモリはブーダを記憶し て、チップにより制御される噺系の状態を指示し なければまらず、 阪粛は正しい 彫刻数で駆動され

(9)

ねばならない。 脚梁を駆動するのに見過程が必要 であり、とれは無安足によるか、あるいはタイミ ング信号増数数を分解することによつて与えられる。

情報と地力を超ぶ信号の四波数は、私稿トクックのRC伸定数により制限される。トラックの超 残を約8 kの/m以下に下げたり、モャパンタンスを200 pg/m以下に下げたり、モャパンタンスを200 pg/m以下に下げたり、モャパンタンスを200 pg/mu以下に下げたり、モルロ四届である。 是さ4(単位元)のトラック区分に使用できるな がらトラックへローディンタすることによって、 かからトラックへローディンタすることによっては からトラックの1 tg/muがあるのに対して、 とごここでは、 最大データ型配しのことによって、 とごここでは、 最大データ型配して、 とごここでは、 最大データ型配しので、 とごここでは、 最大データ型配して、 とごここでは、 最大データ型配して、 10 を立ているのになりにというでは であり、 10 を加めていてのりちアドレスされているのは どれかを示すのに20ビット、チップに対したの

初間町60-181778 (9)

劉邦下にある4つ役民の阿未を更到するためにす べきむを命令するのに12ピット一全部で40ピ ット必要である。こうして母数10 のテップ(4 ×10°の耐器)が、1秒低化更新できるのである。 とれはダブフインタVDUKは適心であつても、 TVには氽り向かないものでもる。似し、ゲィス ブレイ金化にエンコーダを1つしか使つてはなら ないという必要性はたく、例えば各ワインのに 1 つずつ、多畝のエンコーダERを並列に用いても 及いのである。 長さ15mのラインと19インに つきょを0のチップ(400の両楽を制御)を用 いた場合、調楽は1秒低化18回更新でき、明6 かにTVへの使用に足りる。スタリーンのサイメ が大きくなるに任なつて、更新速度は急迫に低下 する。とのため、第13四に示すように、ダイス プレイを阿領から収励するのが怠せしいが、例え そうしても、ぜしわたしるのの(12°)以上のT Yスクリーンを設計するのは細かしいようである。

久に本乳四のディュブレイを作成する処理技術 について、第14図から第27回を参照しながら 以明するCとにする。テップ顕略 2 1 位、穀頭下 にコンナンダ止め層を引を組め込んだシリコンク エーハ28に対して、CMOEプロセスを切りて **巾成することができる。エッチング止ゆでると**タ エーへ23の回査回から下がつて、エラストマシ ート37の衆面まで、ほが食料される。各々のチ ップ9は、Ⅰつの点39(酢14四)にかいて飼 足される。次にウェーバが変みから食剤されて、 パルタンリロンとエッチング止め備18を除去す る。その役チップ9はエラストマュ7を引き延ば すことによつて拡げられてアレーとなる(奴16 ~18回)。 次にテップ 0 が包収支持差極 6 の上 に囚殺されて、エクストマシート 3 7 は除去され る。餌をの位償支援基板8は、パネルIの下規塞 似としての倒きをする。この恋似上に、画衆覚値、 狙力フィンセどを設けるための金属化パターンが

作られる。エタストマミ1の件長にはわずかに不 物一性があり得るため、とのバターンをチップ 9 と金原の点で頑臭に覧列させることが必要である。 このととは、ナップ 9 と戦に引き延ばされるエク ストマ高程の上にマスタバターン 3 1 を創食する ことで選成できる。その望このマメタバターンを 便いなが 5 塚女印刷技術を用いて、ディスプレイ バネルの下面の上には短パターンを形成する。 多 るいはまた、上側延延 5 上のテップ 9 のアレイを 随い角度で原光して、その影を但つて整合するで 極バターンを写其印刷的に坐み出すこともできる (部18~23 図)。その低遊板 3 と 5 を一部に 配成し、バネルに被負材料 1 を納たしてシールする。

とのブロセスは、下配川からはまでの政権で央 符するととができる。

L p ♥ または拠込酸化物層の上部に 1 0 4 m のエピタサンナルシリコンを成長させる。 この細

及居は、役にエッナンタ止めとして働くととにたる。 但込酸化物原はイオン主入、シリコンの陽極酸化、あるいは酸化物上にデポジットされたポリンリコンの形然脈によつて、シリコンの下に生成しても且い。シリコンはフッ化水米酸の中で防傷酸化するととができる。 段性ドーブしたシリコンを用いる現合、多孔性フイルムによつてパルタから分離されたシリコン存金を作成することができる。 全ての場合にないて、シリコン原はさらにエビタキシャルアポジションすることによって、厚くすることができる。

- 2 例えば銀陣的なCMOSプロセスを用いて、 処側回路21を作る。
- A 四路21を例えば22代物の触など不依性化 勝32で被値する。(とればスパッタリンタ、ブ ラズマ補助による化学蒸気グポジション、 むるい はチップ上の金属化がポリンリコンかケイ米化合 物でもる場合には、化学蒸気ダポジションによつ

14@00 GU-181778 (10)

て业成できる)。

- 4. 不活性化剤 8 8 をパターン化し、プラメマ または何えばエチレンジアミンピロカテコールや 水瓜の水酸化カリウムなどの不等万性エンチンダ 剤を用いて、パターン化した不活性化層 8 3 をマ スクとして使いながら、エンナンダ止め 2 5 まで エッチングする。
- E. 各チップの一定の点に、例えばホトレジストなどの材料の高さ1 μm、 配径 3 μm の小球体 2 9 を配く。とれば、 かップのいずれかの角に接近して変かれるのが築さしい。
- 6. ドかわ被互した平面エラストマシート 8 7 の表因上に、格益面を下にして配置する。小選年 2 0 は各ナンプ 0 とシート 2 7 の間の単点鋭数を保証する動きをする。その研収は第 1 4 際に示す通りである。とれまでに承及と認められたエラストマは、英国の I C 1、プラステック部門製造の材料である、準品質のテラフタル限ポリエチレン

(FFT) である。との材料は、800で微視的にも巨視的にも物一に作びるのに、放進では所性である。との材料はまた、安価である上汚染性もなく(炭深、水源、改衆を含むだけである)、化学的な刺吸に対し延拡性がある。

7. エラストマシート37をホルダ門に設定し ウエーハ38の扱るからエンテンダ止め25に達 するまで、シリコンアレーをエッチングする。

- 6. エッケンダ止め屑28を除失して、個4の シリコンダップを分離する。エッチング止め層 28として限化物を用いた場合、この動作は緩衝 対処型したフッ化水米栗で行なりことができる。 るるいはまた、プリズマニンテンダやイオンビー ムフタイス刷りでエッチング止め刷35を除去し ても良い。
- 4. 必扱に応じて、住意架く統否、税換する。10. 郡の中に訪まつたり、エブストマを被疑しないように追い角配で課題するととによって、か

ップ 9 の製団に金旗被援を行なり(加1 5 図と 1 6 図金 図) -

11. エラストマシート37をそれぞれの方向に、 ゆつ(りと4倍に引き伸ばす。とれはツート37 の周辺に多数のタランプを用いることで選行でき る(節17回と解18回参照)。あるいはまた、 シートを犯持してか水圧に50形限させても良い。 膨吸したエタストマの形状は、辺によって決定できる。

12 電低支持基板5の上に降らして容別する。 との務板5の上の巡続的電価都辺5月は、パネル のアース電板としての働きをする。将電性の袋類 利が使用される。一般に将電性のにかわやはんだ は不透明であるため、余分の材料は除去される。 このことは、例えばインジウム会属などの適らな 作用動質を用いて遊製を被覆し、ホトレジストで 被覆し、チンプを類性マスタとして用いて開始し て、ホトレジストを収像し、露光した作用物質を 物別して、処つたホトレジストを除去し、ダップ 9 の火きさおよび位置に対応するにかわされたは 人だのパンドを致すことによづて、通成することができる。 あるいはまた、ゲップを築着剤の上に 配配し、余駅材料を除去する間とれをマスクとして用いて超額剤を保護することによつて、チップ の下の扱強剤だけを残すようにすることもできる。 ia レジスト小球件 8 9 を除去する。これは危 解剤としてアセトンを用いて行なりととができる。 その後エラストマンート 2 7 が除处される。

14. ディスプレイパネル1のもう一方の面を形成するのに用いられる当故2は、ディスプレイの低力ラインかよびデータタインと、 両架側砂塩をドを坐成するべくパターン化されねばならない。 信力ラインとデータタインは延抜の低いものでなければならず、 アルミニタムなど及ばの金属場合でなければならない。 放品回雲割却延低は、金属でも及いし、スズ度カドミタムや瞳化インジタム

発展型が0-181778 (11)
スズなど透明の跡体でも良い。どちらの場合でも、自動整列技術を使用できるほど引体しが正確であるとは考えられないため、バターンを突誤のケップの分布に認列させる必要がある。これは次の2万辺で達成できる。

(1) 粒初の方はは、(i) の段階でエラストマシートをワエーへに優勝する例に、エラストマシートの上にパターンを置く方板である。とのバターンは レジストやゴムなど、エラストマと央に伸びるようを材質のものとされる。パターンは兇優的に受 水される電弧のパターンに対応し、ウエーへと整 別される。エラストマが引伸はされ、サップが 去された後、パターンはデイスプレイの下型電 1 至をパターン化するために 使用するととかできる。

パターンが作られる材料は普通的すり不透似で * はないので、そのませマスタを提供することには ならない。とれをりまく滅ける方法の一つに、エ

フストマを伸戻した扱パターンの上に金属の部い 唇をデポジットすることがある。次にこの金属を リフトオフによつてパターン化するのである。故 泉的ド砂られる全針のパターンは、次にマヌクを 作るのに使用され、Cのマスタが今便は、下部岩 級3上に電極パターン8mを写実印刷により形成 ナるのに用いられる。この2段ֹ アロセスは、各 政際で他の民職が失じるので必要である。 2 つの 昼間を追過することで、元のパターンが回復され て、下卸送板3上のパターンはボクストマシート のぞれの正確なコピーとなる。写真印刷法を選択 して、下部器板3上の製塩パターンを生成するの に用いる方法を区望的または反復党の方法とした 場合、下部選板 8 上に生皮されるパメーンはエラ ストマシート 3 1 のパターンと同一とすることも、 遊とすることもでする。例えば、エラストマシー ト27が終18図(伸長する前)か取11図(伸 及した役)に図示したのと同じレジストパターン

21を介してむり、またりフトオフが用いられる 祖合、エラストマ上の金属パメーンは釘9 図に示 したよりに、下卸基板 8 上の電磁パターンに要求 されるものと何似になる。マスクを作るのに用い た冬真印刷法が反転法でもり、マスク上のパメー ンが転写されて下部基板に英程パターンを作る方 法も反転接である場合、第0回の電転パメーンが 下部基板上に虫み出される。エラメトマ上に染料 (例えばプロシニル赤色り)を用いるか、飲料含 **有材料を用いてパターンを作る場合であれば、面** 何なリフトオフは回避できる。その染料パターン が異なる故様で数収する数料を含有する2つの腐 から病成をれているとすれば、それは制労炎チン プと整列された 2 つの典なるパターンを、効染的 に含んでいることになるのである。リトクラフィ ーマスクとしてエジストマを使用した場合に生ま れる結巣は、使用する光の岐長により決すること になるう。 これによつて、例えば包力ラインには

2003年 5月29日 18時06分

アルミニタム、電極制御エレメントには酸化イン ジワムスズと、炎丸る2つの材料の金属化バター ンを両方尖テップパターンと遊列させて生成する ことが可能となる。 染料がもしレジスト内におつ たとすれば、そのレジストは染料が低収しない酸 長でパターン化されねばたらなかつたであるり。

(1) 2 番めの労欲は、盗破 5 をチップ 9 と一帯に、 下部務板8上の壁合電板パターン89を形成する のに用いることのできる、シャドーマスタとして 使用する方法である。このプロセヌは第19図だ 四別されている6 回析の川魁を避けるためには、 テンブが突殺化レジスト88の上尺るろとナれば **愛及である。生まれたシャドー31は、狩川な形** 秋を形成するには剪らかに大きすぎるが、経知で れたチップが後に移動されて、もう1反房光が行 なわれると仮定すれば、はるかに何い形状19℃ 生むととができる(解20回)。 各母兵印刷の後 次の段階に移る前に、パターン金属化3刀は例え

竹周昭 50-181778 (12)

は原復酸化か二酸化シリコンなどの低体のデポジ クロンによつて不依性化される。

テイスプレイそのものに規則的なパターンを構 乗するのは簡単であるが、1つ例四となるのは、 電力ラインとアドレスタインの端部への提続を正 死にすることである。これは2つの技術を組合わ せるととで途放できる。まず、行の端にもるチッ プリを似の場所のものより級広くしておいて、例 えばテップ9と下部萃取3との頭にガラス板を抑 入するなどによつて、チップリ , D'を下部並収 3 から上掛する。1つ以上の光ֹ藻が使用される。大 きい方のグップ『によつてのみ、完金及シャドー が生み出される(胡ュ18)。郑ェド、1つの方 向に逃むシャドーを用いて1回のアドレスライン を作り、反対方向に進むシャドーを用いて1組の アドレスラインを作ることが可能であり、従つて 2型のワインへの扱点はアレーから別々の方向に 外になびる(戴22g)。これら2つの技能を用

いると、都で3回に示した型式の構造を作ること が可配となる。1個めの背光をしながらテップョ を放に移動して新21因の技術を使用し、次にテ ツブを反対方的の頃に移動してもう1回霧光する ととによつて、似何DDが失み出せれる。

長に述べた技術(I)にはあるタイプの会員化を用 いてるる形状を作ることができ、処なるタイプの 会異化では別の形状ができるという和点がある水 前に述べた技術(II)のガが早純で安価でもり、従つ て優先して使用されるべきものである。

14. ゲップ9と上冊送板をとを庇那勝板3K扱 **新し、在島材料7を消化す。**

次に郊を4~~246回を参照すると、発復四 低ナップをフラットパネルダイスブレイに盛着す るぜらに別のプロセス用の純瞳が部分的に示され ている。クエーハ(図示せず)が表页40上に増 脱可飽に取付けられ、分割されて殆に以明したよ うなはんだ片15を狩するDのような二次元アレ

一が形成されるが、CCでは1行のチップアレー 水図示されている。あるしょ図に示されるように、 チンプ9の上に実況チャック61が配貸される。 ケヤンタ・1は3つめ位のチップに関接して位置 するように、遅当な関照をおいて配置された4a のような失を有する。似ま4b図に示されるよう に、チャッタ41の内部収収は真型化されており、 3つめ似のケップがケヤック41によつて押ち上 げられて、表面(0からな別される。 帰収したか ップ9は電低交待アイユブレイ継板3に転移され る。加熱路47を用いてテンプリモ鉄板3尺収付 けているはんだ片18を治形する。 単低に、部 844図に示されるようにチャッタの英葉が解放 されて、テャンタインが飲むされる。以上の助作 を必要に応じぬり返して、多数のナップをデポジ ツトナるよりだしても及い。 昨21m~214回 では、3つ心仏のテップ0比位位次めされている ところが示されている。動作が1位級ナる似ドナ

ヤックを住ち換えてる循環契行ナルは、金部のケップをディスプレイに移すこともできる。

文史テャックは工学技術により作るにとかでき る。ナップはせしわたし数育ミタロンであるため、 選品な大きさと間際の大を加工するのは怒昂でな い。従つて不努力性エンテンタで欠るけしたシリ コン値をもつテナッタを用いるのが似ましい。 100佗肉シリコンタエーハの阿阿をつや山しし て、その上に18mの夜化物燈を作り出す。従来 の平式印刷のマスク技術によつて、飲化心層の一 方の国に欠がエッチングされる。 次に何えば B D Aや、水酸化カリウム水溶放、または水とアルコ **−ルの混合物など、<III>干版も他の平面に比べ** てずつとゆつくりと役食するエッチング剤を川い て不守方的にエッテングされる。これらの乎就を については、Proc IEEE 70(8)pp420~457、 1082,8月号 K E Palarson 化配収されている。 シリコンクエーハは<III>平面に達するまでエッ

独問960-161778(18)
テングでれる。政督した政化物層は5:1のフッ
化アンペニウムとフッ化水楽展を用いて飲去され
て、穴あけしたシリコンプレートが必み出される。
欠あけしたシリコンプレートには、穴あけ悪分
に火空逃遁するきり穴を育する金属エレノントの
ような、災当で支持材が鍛えられても良い。シリコンプレートか吸出て契約材の何れかには深かつけられて、支約材の穴、除、そして投資にはシリコンプレートの穴という経路で災空逐過が配置される。とれによつて支約材に穴をあける原に必要

大に昇26回を参照すると、1つのウエーへより扱数的に大きなディスプレイにチップを応用するべく、6つ次合わせて限列されたウエーへ50。~ 50。の正方形アレーが示されている。各ウエーへ60は4つそれぞれ異なる短額の54個のテップの正方形アレーである。各チップは32のような正力形で非示されている。ウエーへ50。~ 60。

な特定が似じられる。

は全部で16根板のチンプを提供する。各々のチンプの超級は、それぞれのクエーへのぞれぞれの 分の1の区分化配置されている。例えば、年25回の無無符号(0,0)に競級する16個のチンプは、7エーへ80mの左上の四半分を形成している。図中参照符号(m,q)(m,n=0,1,2,3)は、テンプ62の16の種級を尚定すると失化、ディスプレイ重複上のチンプの位置しておると失化、ディスプレイ重複上のチンプの位置してある。最初の参照符号以はm番めのディスプレイコラムを指し、2つめの参照符号以は m番めのディスプレイコラムを指し、2つめの参照符号以は m番めのディスプレイコラムを指す。

デップは約30人でように、ウェーハを0の中で 互いから分離されている。4つのウェーハ会部を 扱えるだけの大きさの必要ナヤッタを用いて、各 複型1つのチップをデイスプレイに転移する。テ ヤッタの大の関節は、阿一顧上にむる4つのナッ ブの中心関距隔に等しい。チャッタの大は二次元 アレーを形成しており、チャックはワニーへの告 四半分の区分から1つのサップを移転して、1つのデイスプレイ密板を作り出す。 次にデヤッタの位置を換えて、次の値の呉なるチップを次の遊板 に移転する。このような方位は、予め調整したアドレスコードの異なるチップを超込んだデイスプレイを形成する場合、特に役にたつものである。

次に第26a図と26b図をお願すると、4段 時の移転手属にかいて、ディスプレイ洗板(図示せず)の上にそれぞれ定盤削と配数数のテンプのレイアウト60と61が示されている。テンプレイアウト60は削減したように個々のケンプに分削されたウェーへに相当する。62をどの各テンプは、列と行の指数(m,n)を用いて難別される。このときm,nmの~7で、アイスプレイ遊び上の位数を指示する。

レイアワト60のチップ62は、右側不透明、 左側不透明、ドット状、あるいは竹壁、ヒ4形成 あるシェージングの何れかを有している。質録す

(14)

る(つのチップは金てシェージンタが終たるよう 化配列される。その上、似道つたシェーツンダの チップは、チップシェーリングの対応するレイア クト61のぞれぞれの四や区分の中で運営に関南 そらりて配似される。中心関係が交互のチップの 中心関解に等しい、 4 × 4 の正力形アレーの殴引 孔を有する衣型テヤツクが用いられる。とればよ つてチャッタは、1日の谷駅取開でそれぞれ1つ のシェージングのナップ全部を上揚することが可 組となる。最初に、チャッタを別いて岩切不透明 のシェージングのテップを余郎、上当する。これ らのナップは次に、ゲィスプレイレイアクト G l のな上四半区分61尺移をれる。続く3つの移転 政防で、左側不送男シェーダング、ドット、およ びシェージングなしのテップがそれぞれ、テイス プレイ配収回 G 1 の右上区分 6 4、 左下区分 8 B、 右下区分の6に容板される。

すぐ前に述べた乎原を用いる動作の中で、多数。

16回960-181778 (14)

の移転動作が必致となる場合、別の方法を別いても良い。即27回も合わせて参照すると、第36 ののウンプのレイフクト 60は、第1段階で移動のです。 1000 ででは、1000 の 2000 ででは、1000 ででは、1000 ででは、1000 ででは、1000 ででは、1000 ででは、1000 ででは、1000 ででは、1000 ででは、2000 では、1000 では、2000 では、1000 では、2000 では、1000 では、2000 では、1000 では、2000 では、1000 では、2000 では、1000 では、2000 では、1000 では、1000 では、2000 では、1000 では、1000 では、2000 では、1000 では、1

アイスプレイ溶射上にチップされはパーを配配 するのは、「ビックアップして配置する」磁域を 用いても打でうことができる。この方法は、例え

ばシリコンペーエレメントのアレーなど、比較的 少数のエレメントを配置するのに向いていると音 える。

4. 国面の削単な説明

質の評論は雀略)、狐ヶ図は、四路図⇒よび配登 図であつて、蛇6図の仏成に対する代御系を示し 駅8回は、電筏のレイアクトの平辺図であつて、 主列信号艦路でできる使用辺を図解しており、無 9 図と第10図は七れぞれ、データアドレス穴の . ナタプエレメント・フラントパネルテイメブレイ の一部を示す中面図シェびこの平面図の平面1~ ■にかける拡大断近図、終11凶は、爲9,10 図に分したデイスプレイの必ヂッブに組込むこと のできるアコーアイシタ回路の回路図、第12図 は、斯11図のデコーディング回路の径点におけ る僧号を示すタイピンダ図、削18凶はフラット パネルTVユクリーンK用いるととかできるよう **ユエンコーダとナツアのレイアカトとして考えら** れるものを示す略平面図、取16図は、ケップを 分乗する単個皮階にかいて、エラストマ製造板へ の即つきのシリコンクニーハの設着を示す斯面図、 第15回と第16回はそれぞれ、仲長する以前の

配列した状態のテップ、マスタパターン、エラス トマを分す平面図と所面図、あ17段と休18図 はそれぞれ、阿一のチンプ、マスタバターン、エ 5.ストマではあるが、伸張後の状態を示す平面図 と断面図、419~21図は、強力したチップ化 影列された電極の作政におけるシャドー技術の位 川族を示し、終82と39四位、シケドー技術化 より作られたは循構造を示丁平面図、第24 図・ 政院を示す、真空テキックとチップアレーの所面 図、紅35回は女空ナヤンタを用いてディスプレ イダを作成するべく4つ與合わせて限処されたワ エーへを概略的に分け平面的、殴る 6 ▲ ヒュョョ 図は、ディスプレイ上に紅星前と比粒袋のテップ プレーを示す略平面関、釘27回は、ウエーへか **らチップをデイスプレイ上に記載する呼順におけ** る1 皮脂を終わつた袋のチップアレーを示す略平 政凶である。

特間町60-181778 (16)

1 …フラフトパネルでイスプレイ、3,5…電 低支持盗転、1… 版益材料、9 … 単珠体エレメント、P … 脚乗包紙、1 — Y … アドレスライン、D 1, D 2 … 解動ライン、15 … 非反疑地知時、17 … 整体器、21 … 化状図器、23 … シリコンウエーへ、25 … エグチング止め層、37 … エラストマシート、31 … マスクバターン、25 … 不 活性化層、35 … レジスト、41 … 実空チャック、50 … ウェーへ、63 … テンプ。

MMA イギョス.京 NEL川 ロ 森 雄

国面の浄色内容に変更ない

Fig.1.

PL PR XR
XL

PL PR XL

Fig. 2.

11 5 13 15 55

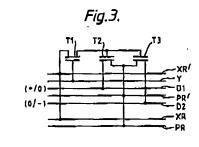
12 7 XR! PR! 7 7 36

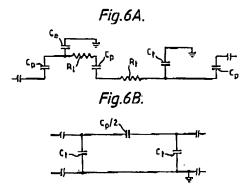
Pt. Xt. 3 15 PR

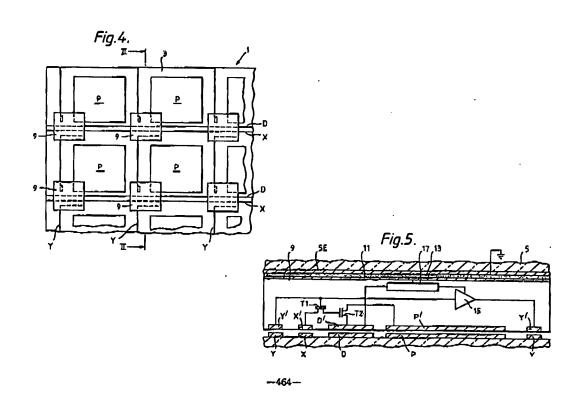
-463-

(16)

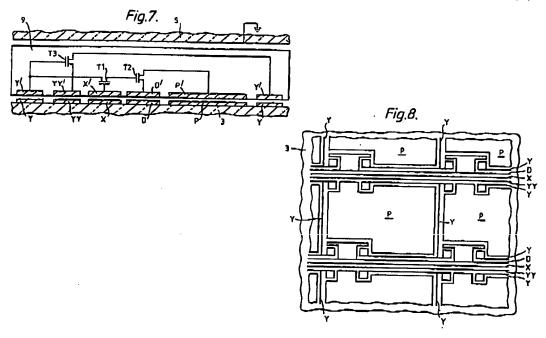
36™ €0 CO-181778 (16)

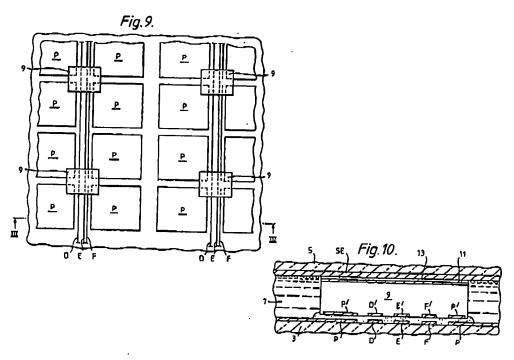






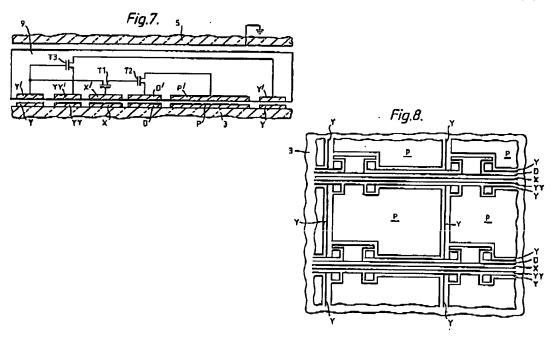
特際四50-181778(17)

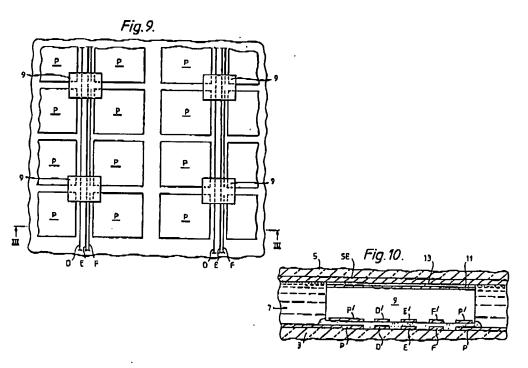




(17)

特局四U0-181778(17)





(18)

福昭60~181778(18)

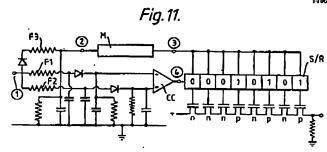
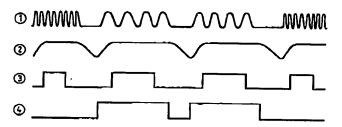


Fig.12.



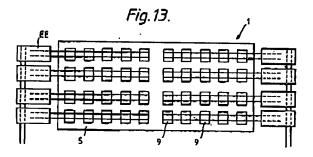
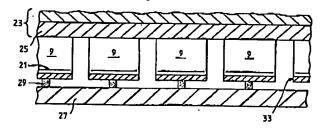


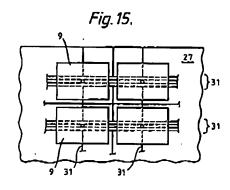
Fig. 14.

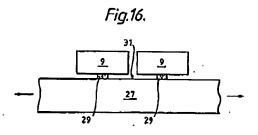


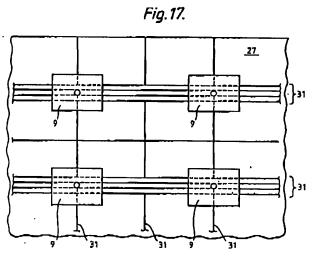
-466-

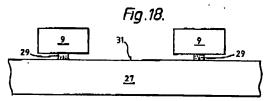
(19)

福期間60-181778(19)



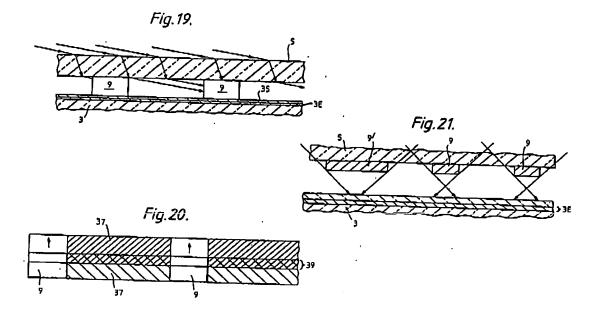


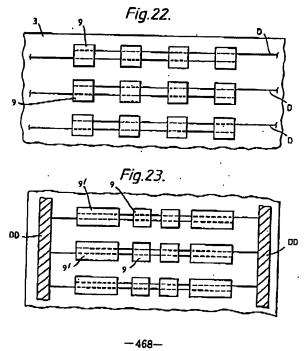




(20)

福岡 60-181778 (20)





(23)

特局昭60-181778 (23)

华舩初正極

昭和60年3月4日

物作序设计 以 贾 学 鲍

前机60年特別所第16367月 1.収針の投示

2、凡頃の名称 フラツトパネルディスプレイとその製法

3. 福川をりる台

事件との別級 特許川型人

名 筛 イギリス国

4. 代 亚 人 東京都新有区新街 1丁目 1新14号 山田ピル (與便循母 160) 阻断 (03) 354-8623

(0200) 弁巫士 川口 韓

5、福工の命の日付 日 刃

6、福正により増加する近明の改

8.補正の内容 正式図面を別紙の造り都充する。 (内容に改更なし)

-471**-**